

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

WO2016/132979

発行日 平成29年11月30日 (2017. 11. 30)

(43) 国際公開日 平成28年8月25日 (2016. 8. 25)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
GO 1 J 5/40 (2006. 01)	GO 1 J 5/40	2G065
GO 1 J 5/48 (2006. 01)	GO 1 J 5/48	Z 2G066
GO 1 J 1/02 (2006. 01)	GO 1 J 1/02	Q 2H148
GO 1 J 1/38 (2006. 01)	GO 1 J 1/38	
GO 2 B 5/22 (2006. 01)	GO 1 J 1/02	R

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 27 頁) 最終頁に続く

出願番号 特願2017-500623 (P2017-500623)
 (21) 国際出願番号 PCT/JP2016/053898
 (22) 国際出願日 平成28年2月10日 (2016. 2. 10)
 (31) 優先権主張番号 特願2015-31497 (P2015-31497)
 (32) 優先日 平成27年2月20日 (2015. 2. 20)
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

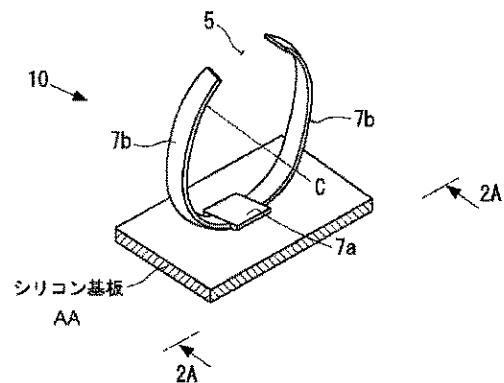
(71) 出願人 503359821
 国立研究開発法人理化学研究所
 埼玉県和光市広沢2番1号
 (74) 代理人 100097515
 弁理士 堀田 実
 (72) 発明者 田中 拓男
 埼玉県和光市広沢2番1号 国立研究開発
 法人理化学研究所内
 Fターム(参考) 2G065 AA11 AB02 BA14 BA34 BA40
 DA18
 2G066 BA14 BA20 BA55 CA02 CA16
 2H148 CA05 CA12 CA14 CA17 CA23

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 可視光吸収素子と、これを有する温度可視化装置および赤外線可視化装置

(57) 【要約】

可視光吸収素子 10 は、対象物から受けた熱による温度変化に応じて、反射または透過する可視光線の周波数成分を変化させる。可視光吸収素子 10 は、可視光線の周波数範囲に含まれる共振周波数を有する。可視光吸収素子 10 は、共振周波数と同じ周波数の可視光線を吸収する。可視光吸収素子 10 は、温度変化で熱変形することにより共振周波数を変化させて、変化した共振周波数の可視光線を吸収する。



AA Silicon substrate

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

対象物から受けた熱に応じて、反射または透過する可視光線の周波数成分を変化させる可視光吸収素子であって、

可視光線の周波数範囲に含まれる共振周波数を有し、この共振周波数の可視光線が入射してくると、共振して該可視光線を吸収し、

温度変化で熱変形を起こすことにより、前記共振周波数を変化させて、変化した該共振周波数の可視光線を吸収する可視光吸収素子。

【請求項 2】

インダクタンス (L) を持つコイルとして機能するインダクタンス部と、

キャパシタンス (C) を持つコンデンサとして機能するコンデンサ部とを有し、

前記インダクタンス部と前記コンデンサ部とが直列に接続されていることにより、前記インダクタンス部と前記コンデンサ部は LC 回路を構成し、

前記 LC 回路は、前記共振周波数を持ち、

前記インダクタンス部と前記コンデンサ部の一方または両方が熱変形することにより、前記共振周波数を変化させる、請求項 1 に記載の可視光吸収素子。

【請求項 3】

前記可視光吸収素子は、リング形状を有し、このリング形状の周方向の一部において、リング形状を周方向に不連続にする空間が設けられており、

導電性材料を含む材料で形成されており、前記共振周波数の可視光線が前記可視光吸収素子に入射すると、前記可視光吸収素子は、この可視光線に共振して、前記周方向に電流が自身に流れる、請求項 1 に記載の可視光吸収素子。

【請求項 4】

前記可視光吸収素子は、前記リング形状の半径方向に積層された第 1 および第 2 の層を有し、

第 1 および第 2 の層の少なくとも一方は、前記導電性材料で形成されており、

前記第 1 の層と第 2 の層とは、互いに異なる熱膨張係数を有する、請求項 3 に記載の可視光吸収素子。

【請求項 5】

請求項 1 ~ 4 のいずれか一項に記載の可視光吸収素子と、

熱伝導性を有する材料で形成されたシート形状体とを有し、

前記シート形状体は、その厚み方向の両側にそれぞれ取付面と素子配置面とを有し、

前記取付面は、対象物の温度測定時に対象物の測定対象面に取り付けられ、

前記素子配置面には、多数の前記可視光吸収素子が配置されている温度可視化装置。

【請求項 6】

前記シート形状体は可撓性を有する、請求項 5 に記載の温度可視化装置。

【請求項 7】

請求項 1 ~ 4 のいずれか一項に記載の可視光吸収素子と、

多数の前記可視光吸収素子が配置される素子支持体と、

前記各可視光吸収素子に熱的に接続されている赤外線吸収部とを有する赤外線可視化装置。

【請求項 8】

多数の前記可視光吸収素子は、1 つまたは多数の前記赤外線吸収部に一体的に結合されている、請求項 7 に記載の赤外線可視化装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、入射してきた可視光線のうち、一部の周波数成分を吸収し、他の周波数成分を反射または透過させる可視光吸収素子に関する。より詳しくは、対象物から受けた熱に応じて、反射または透過させる可視光線の周波数成分を変化させる可視光吸収素子に関する

る。また、本発明は、このような可視光吸収素子を有する温度可視化装置および赤外線可視化装置を提供することにある。

【背景技術】

【0002】

対象物の温度を測るには温度計測装置が利用される。温度計測装置には、様々な原理に基づくものがある。例えば、物質の熱膨張を利用した装置や、温度差を電圧に変換する熱電対を用いた装置がある。

【0003】

これらの温度計測装置は、一般的には、対象物に接触した状態で対象物の温度を計測する。

【0004】

一方、対象物に非接触で対象物の温度を計測する装置として、サーモグラフィカメラがある。サーモグラフィカメラは、例えば下記の特許文献1に記載されている。サーモグラフィカメラは、赤外線検出素子を二次元的に配置した二次元アレイを有する。サーモグラフィカメラは、対象物からの赤外線を二次元アレイで受けて、受けた赤外線に基づいて、対象物の温度分布を、例えばディスプレイに表示して可視化する。

【0005】

なお、後述する本発明の構成例に関連する文献として、下記の特許文献2および非特許文献1、2がある。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】特開2013-145233号公報

【特許文献2】特開2014-44164号公報

【非特許文献】

【0007】

【非特許文献1】Kentaro Miyoshi et al, "Facile Fabrication of Silver Nanofin Array via Electroless Plating", Pages 4205 - 4208, American Chemical Society, Published on Web 03/01/2008

【非特許文献2】Shigenori Fujikawa et al, "Fabrication of Arrays of Sub-20-nm Silica Walls via Photolithography and Solution-Based Molecular Coating", Pages 9057 - 9061, American Chemical Society Published on Web 09/14/2006

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

物体の温度分布を可視化するサーモグラフィカメラは、その画素数が、例えば30万程度であり、同じ面積で数千万画素を持つデジタルカメラとは画素数の点で大きく異なる。これは、以下のように、赤外線の光エネルギーが低いことに起因している。赤外線が持つ光エネルギーは低いので、サーモグラフィカメラでは、周辺環境からのノイズの影響が大きく、S/N比を高くすることが困難である。したがって、サーモグラフィカメラでは、各赤外線検出素子の受光面積を大きくして信号強度を確保する必要がある。その結果、サーモグラフィカメラにおける二次元アレイを構成する各素子が大きくなり、その画素数を増やすことが困難である。

【0009】

そのため、二次元アレイの各素子を小型化して、同じ寸法で、その画素数を増やせるよ

10

20

30

40

50

うにすることが望まれる。

【0010】

また、物質の熱膨張を利用した温度計測装置や、温度差を電圧に変換する熱電対を用いた温度計測装置や、サーモグラフィカメラなどでは、温度を示す検出信号を処理するための構成（配線や信号増幅器など）が、大掛かりになる場合が多い。

【0011】

そのため、温度検出をするための装置の構成を単純化できるようにすることも望まれる。

【0012】

そこで、本発明の目的は、従来よりも小型の素子で、または、従来よりも単純な構成で、温度を表わす熱や熱に密接に関連する赤外線を可視化して認識可能にするための新たな手段を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0013】

上述の目的を達成するため、本発明によると、対象物から受けた熱に応じて、反射または透過する可視光線の周波数成分を変化させる可視光吸収素子であって、

可視光線の周波数範囲に含まれる共振周波数を有し、この共振周波数の可視光線が入射してくると、共振して該可視光線を吸収し、

温度変化で熱変形を起こすことにより、前記共振周波数を変化させて、変化した該共振周波数の可視光線を吸収する可視光吸収素子が提供される。

【0014】

可視光吸収素子は、例えば、以下のように構成される。

【0015】

可視光吸収素子は、インダクタンス（ L ）を持つコイルとして機能するインダクタンス部と、

キャパシタンス（ C ）を持つコンデンサとして機能するコンデンサ部とを有し、

前記インダクタンス部と前記コンデンサ部とが直列に接続されていることにより、前記インダクタンス部と前記コンデンサ部はLC回路を構成し、

前記LC回路は、前記共振周波数を持ち、

前記インダクタンス部と前記コンデンサ部の一方または両方が熱変形することにより、前記共振周波数を変化させる。

【0016】

可視光吸収素子は、リング形状を有し、このリング形状の周方向の一部において、リング形状を周方向に不連続にする空間が設けられており、

前記共振周波数の可視光線が可視光吸収素子に入射すると、可視光吸収素子は、この可視光線に共振して、前記周方向に電流が自身に流れるように、導電性材料を含む材料で形成されている。

【0017】

可視光吸収素子は、前記リング形状の半径方向に積層された第1および第2の層を有し、

第1および第2の層の少なくとも一方は、前記導電性材料で形成されており、

第1の層と第2の層とは、互いに異なる熱膨張係数を有する。

【0018】

本発明によると、上述した可視光吸収素子と、

熱伝導性を有する材料で形成されたシート形状体とを有し、

前記シート形状体は、その厚み方向の両側にそれぞれ取付面と素子配置面とを有し、

前記取付面は、対象物の温度測定時に対象物の測定対象面に取り付けられ、

前記素子配置面には、多数の前記可視光吸収素子が配置されている温度可視化装置が提供される。

【0019】

10

20

30

40

50

一例では、前記シート形状体は可撓性を有する。

【0020】

本発明によると、上述した可視光吸収素子と、多数の前記可視光吸収素子が配置される素子支持体と、前記各可視光吸収素子に熱的に接続されている赤外線吸収部とを有する赤外線可視化装置が提供される。

【0021】

一例では、多数の前記可視光吸収素子は、1つまたは多数の前記赤外線吸収部に一体的に結合されている。

【発明の効果】

【0022】

本発明の可視光吸収素子は、この素子の温度が変化することで熱膨張などの熱変形を起こすことにより共振周波数を変化させて、変化した共振周波数の可視光線を吸収する。したがって、可視光吸収素子は、受けた熱に応じて、吸収する可視光線の周波数を変化させる。この構成により、可視光吸収素子に白色光を入射させると、可視光吸収素子は、受けた熱に応じて、反射させる可視光線の周波数成分（色）または透過させる光の周波数成分を変える。よって、熱を可視光域の色に変換することが可能となる。

【0023】

このような可視光吸収素子は、例えば、下記の効果（1）（2）の少なくともいずれを得ることが可能となる。

【0024】

（1）可視光吸収素子は、可視光領域に共振周波数を持つので、この素子の寸法は、例えばマイクロメートル～サブマイクロメートルのオーダーと小さくなる。このような寸法の可視光吸収素子は、例えば後述するように電子線描画法や真空蒸着法を用いて作製できる。したがって、温度を可視化するための素子を小型化できる。

【0025】

（2）可視光吸収素子が反射した可視光線の周波数成分、または、可視光吸収素子を透過した可視光線の周波数成分は、対象物の温度に対応する。したがって、このような可視光線の周波数成分（色）を、目視で認識し、または、カメラや分光器などを用いて認識することにより、対象物の温度を知ることが可能となる。この場合、温度を表わす信号を取り出すための配線を可視光吸収素子に接続しなくてもよいので、単純な構成で、対象物の温度を検出することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0026】

【図1】本発明の実施形態による可視光吸収素子を示す斜視図である。

【図2A】図1における2A-2A線矢視図である。

【図2B】図2Aの状態から熱膨張で変形した可視光吸収素子を示す。

【図3A】可視光吸収素子の製造方法を説明するための図である。

【図3B】可視光吸収素子の製造方法を説明するための他の図である。

【図3C】可視光吸収素子の製造方法を説明するための他の図である。

【図3D】可視光吸収素子の製造方法を説明するための他の図である。

【図3E】可視光吸収素子の製造方法を説明するための他の図である。

【図4】本発明の実施形態による温度可視化装置を示す斜視図である。

【図5】本発明の実施形態による赤外線可視化装置を示す斜視図である。

【図6】図5における多数の可視光吸収素子のうちの1つを示す。

【図7A】可視光吸収素子の別の構成例1を示す。

【図7B】可視光吸収素子の別の構成例2を示す。

【図7C】可視光吸収素子の別の構成例3を示す。

【図7D】可視光吸収素子の別の構成例4を示す。

10

20

30

40

50

【図 7 E】可視光吸収素子の構成例 4 の他の形態を示す。

【図 7 F】図 7 E の F - F 線矢視図である。

【図 8 A】可視光吸収素子の別の構成例 5 を示す。

【図 8 B】図 8 A の可視光吸収素子を有する温度可視化装置の構成例を示す。

【図 8 C】図 8 A の可視光吸収素子を有する赤外線可視化装置の構成例を示す。

【図 8 D】図 8 C の構成を素子支持体に配置した状態を示す。

【図 9 A】可視光吸収素子の別の構成例 6 を示す。

【図 9 B】図 9 A の可視光吸収素子を有する温度可視化装置の構成例を示す。

【図 9 C】図 9 A の可視光吸収素子を有する赤外線可視化装置の構成例を示す。

【図 9 D】図 9 C の構成を素子支持体に配置した状態を示す。

10

【図 10 A】可視光吸収素子の別の構成例 7 を示す。

【図 10 B】図 10 A の可視光吸収素子を有する温度可視化装置の構成例を示す。

【図 10 C】図 10 A の可視光吸収素子を有する赤外線可視化装置の構成例を示す。

【図 10 D】図 10 C の構成を素子支持体に配置した状態を示す。

【図 11 A】可視光吸収素子の別の構成例 8 を示す。

【図 11 B】図 11 A においてコンデンサ部の記号を付加した図である。

【図 11 C】図 11 A の可視光吸収素子を有する温度可視化装置の構成例を示す。

【図 11 D】図 11 A の可視光吸収素子を有する赤外線可視化装置の構成例を示す。

【図 11 E】図 11 D の構成を素子支持体に配置した状態を示す。

【発明を実施するための形態】

20

【0027】

本発明の好ましい実施形態を図面に基づいて説明する。なお、各図において共通する部分には同一の符号を付し、重複した説明を省略する。

【0028】

(可視光吸収素子の実施形態)

図 1 は、本発明の実施形態による可視光吸収素子 10 を示す斜視図である。図 2 A は、図 1 における 2 A - 2 A 線矢視図である。

【0029】

可視光吸収素子 10 は、温度を測定する対象物（以下、単に対象物という）から受けた熱に応じて、反射する可視光線の周波数成分、または、自身を透過させる可視光線の周波数成分を変化させる。

30

【0030】

可視光吸収素子 10 は、可視光線の周波数範囲に含まれる共振周波数（以下、単に共振周波数ともいう）を有する。共振周波数の可視光線が可視光吸収素子 10 に入射してくると、可視光吸収素子 10 は、共振して可視光線を吸収する。

可視光吸収素子 10 は、対象物から受けた熱に応じて熱変形することにより共振周波数を変化させて、変化した共振周波数の可視光線を吸収する。

【0031】

図 1 と図 2 A に示すように、可視光吸収素子 10 は、リング形状を有する。このリング形状の周方向（以下、単に周方向ともいう）の一部において、リング形状を周方向に不連続にする空間 5 が可視光吸収素子 10 に設けられている。すなわち、可視光吸収素子 10 は、周方向に連続して延びているが、完全に 1 周せず、空間 5 により周方向において不連続になっている。

40

【0032】

共振周波数の可視光線が可視光吸収素子 10 に入射すると、可視光吸収素子 10 は、この可視光線に共振して、周方向に電流が自身に流れるように、導電性材料を含む材料で形成されている。

【0033】

可視光吸収素子 10 は、図 2 A に示すように、上述のリング形状の半径方向（以下、単に半径方向ともいう）に積層された第 1 および第 2 の層 3 a , 3 b を有する。第 1 および

50

第2の層3 a, 3 bは、半径方向に互いに結合されている。第1および第2の層3 a, 3 bの少なくとも一方は、上述した導電性材料で形成されている。

【0034】

このような可視光吸収素子10は、コイルとコンデンサとを直列に配置したLC回路とみなせる。ここで、コイルは、上述のリング形状の半径に依存するインダクタンスLを有し、コンデンサは、図1の符号7 bが示す部分(アーム部)の断面積や空間5の周方向寸法に依存するキャパシタンスCを有する。可視光吸収素子10に入射した可視光線のうち、このLC回路の共振周波数を有する可視光線が、可視光吸収素子10に吸収される。

【0035】

図1と図2 Aにおいて、可視光吸収素子10は、中央部7 aと2つのアーム部7 bを有する。2つのアーム部7 bは、中央部7 aから周方向にそれぞれ延びている。2つのアーム部7 bの先端同士は、互いに周方向において空間5により隔てられている。すなわち、空間5は、一方のアーム部7 bの先端から他方のアーム部7 bの先端まで周方向に延びている。

10

【0036】

なお、中央部7 aと2つのアーム部7 bは、インダクタンスLを有するインダクタンス部として機能し、2つのアーム部7 bの先端(空間5)は、キャパシタンスCを有するコンデンサ部として機能する。インダクタンス部とコンデンサ部はLC回路を構成する。このLC回路は、共振周波数を持ち、インダクタンス部とコンデンサ部の一方または両方(図1では、主に、インダクタンス部を構成する2つのアーム部7 b)が熱膨張などによって熱変形することにより、共振周波数を変化させる。

20

【0037】

第1の層3 aと第2の層3 bとは、互いに異なる熱膨張係数を有する。これにより、可視光吸収素子10は、熱膨張で変形する時に、半径方向に変形しやすくなる。したがって、可視光吸収素子10の熱変形により、空間5の周方向寸法を大きく変えることができる。

【0038】

第1および第2の層3 a, 3 bの一方は、好ましくは、導電性材料としての金、銀、またはアルミニウムで形成されている。この場合、第1および第2の層3 a, 3 bの他方は、例えば、ニッケル、アルミニウム、銅、有機化合物、無機化合物、または合金(例えば真鍮)であってよい。可視光吸収素子10の温度変化に対する素子10の熱変形の度合いを上げるには、第1の層3 aと第2の層3 bとが互いに異なる熱膨張係数を有するように、第1の層3 aの材料と第2の層3 bの材料とは互いに異なっているのがよい。ただし、2つのアーム部7 bと中央部7 aの各々は、第1および第2の層3 a, 3 bで形成されていなくてもよく、1つの層により形成されてもよい。

30

【0039】

上述した本実施形態の可視光吸収素子10により、以下の作用効果が得られる。

【0040】

リング形状の可視光吸収素子10は、対象物から熱を受けると、例えば、図2 Aの状態から図2 Bの状態へ熱変形する。その結果、空間5の周方向寸法、および、可視光吸収素子10のリング形状の寸法が変化することにより、可視光吸収素子10の共振周波数が可視光線の周波数範囲内で変化する。

40

したがって、可視光吸収素子10に白色光を入射させると、可視光吸収素子10の温度(熱)に応じて、可視光吸収素子10は、反射させる可視光線の周波数成分(色)または透過させる可視光線の周波数成分を変える。よって、熱を可視光域の色に変換することが可能となる。

【0041】

また、可視光吸収素子10は、可視光領域に共振周波数を持つので、この素子10の寸法は、例えばマイクロメートル~サブマイクロメートルのオーダーと小さくなる。

【0042】

50

なお、可視光吸収素子 10 に入射してくる可視光線の磁場の振動方向が可視光吸収素子 10 の中心軸 C の方向（図 2 A の紙面と垂直な方向）を向いている場合に、この可視光線の共振周波数成分が可視光吸収素子 10 に最も吸収される。

【 0 0 4 3 】

また、可視光吸収素子 10 が反射した可視光線のスペクトル、または、可視光吸収素子 10 を透過した可視光線のスペクトルは、対象物の温度または温度分布を示す。したがって、このような可視光線のスペクトルを、目視や分光装置などで認識することにより、対象物の温度または温度分布が得られる。この場合、温度検出信号を取り出すための配線を可視光吸収素子 10 に接続しなくてもよいので、単純な構成で、対象物の温度または温度分布を検出することが可能となる。

【 0 0 4 4 】

図 3 A ~ 図 3 E は、上述した可視光吸収素子 10 の製造方法の説明図である。図 3 A ~ 図 3 E に基づいて、可視光吸収素子 10 の製造方法について説明する。

【 0 0 4 5 】

最初に、図 3 A に示すように、シリコン基板の表面に、電子線に感光するポリメチルメタクリレート（P M M A）レジスト材料を塗布する。すなわち、シリコン基板の表面に P M M A 膜を形成する。

【 0 0 4 6 】

次に、電子線描画法を用いて、P M M A 膜に細長いリボンパターン溝を描画する。リボンパターンは、中央部だけ線幅を広くしておく。リボンパターンを描画した後、P M M A 膜を現像する。これにより、電子線を照射した部分の P M M A 膜が除去されて、図 3 B に示すように、リボンパターンの細い溝が P M M A 膜に形成される。

【 0 0 4 7 】

次に、図 3 C に示すように、シリコン基板に、第 1 および第 2 の層 3 a , 3 b を真空蒸着法やスパッタリング法で蒸着する。例えば、第 1 の層 3 a は、ニッケル（N i）の薄膜であり、第 2 の層 3 b は、金（A u）の薄膜である。

【 0 0 4 8 】

その後、残った P M M A 膜を除去すると、図 3 D のように、リボンパターンの細い溝内においてシリコン基板に直接付着していた第 1 および第 2 の層 3 a , 3 b だけが残る。すなわち、リボンパターンの第 1 および第 2 の層 3 a , 3 b からなるリボン形状部 7 が形成される。リボン形状部 7 は、リボン形状部 7 の長手方向（以下、単に長手方向という）に直交する方向の幅が広い中央部 7 a と、中央部 7 a から長手方向にそれぞれ直線状に伸びている 2 つのアーム部 7 b を有する。

【 0 0 4 9 】

次に、シリコン基板を四フッ化炭素（C F₄）ガスを用いたドライエッチングによりシリコン基板だけを削る。この時、等方的なエッチングを行うと、シリコン基板において、表面のみならずリボン形状部 7 の裏側の部分（すなわち、図 3 E におけるリボン形状部 7 の下側の部分）も削られる。この場合、シリコン基板において、中央部 7 a の裏側部分（中央部 7 a に接触している部分）が完全に削られる前にエッチングを終えると、リボン形状部 7 は中央部 7 a のみがシリコン基板に固定され、2 つのアーム部 7 b がシリコン基板表面から離れて浮いた構造になる。この基板を真空槽から大気中に取り出すと、第 1 および第 2 の層 3 a , 3 b（例えば、第 1 の層 3 a であるニッケルと、第 2 の層 3 b である金）に働く残留応力の違いによって、図 1 と図 2 A のように、各アーム部 7 b は湾曲し、シリコン基板表面に自立したリング構造を形成する。各アーム部 7 b が湾曲したことによりリング形状となったリボン形状部 7 が、上述した可視光吸収素子 10 である。すなわち、可視光吸収素子 10 は、中央部 7 a と、湾曲した 2 つのアーム部 7 b とを有する。

【 0 0 5 0 】

上述のように作製されたリング形状の可視光吸収素子 10 について、アーム部 7 b の断面積や、アーム部 7 b の周方向長さや、リボン形状部 7 の半径や、空間 5 の寸法などは、可視光吸収素子 10 の共振周波数が可視光線の周波数範囲内になるように設計される。す

10

20

30

40

50

なわち、可視光吸収素子 10 が熱変形していない状態と、様々な温度で可視光吸収素子 10 が熱変形した状態との両方において、可視光吸収素子 10 の共振周波数が、可視光線の周波数範囲内になるようにリボン形状部 7 の各部の寸法が設計される。なお、リボン形状部 7 の半径方向厚みは、例えば、ナノメートル～マイクロメートルのオーダーの範囲である。

【 0 0 5 1 】

本実施形態による可視光吸収素子 10 は、上述の製造方法のように、電子線描画法によりその形状や寸法を描画し、描画した部分に真空蒸着法とドライエッチングを行うことにより製造可能である。この製造方法により、マイクロメートル～サブマイクロメートルのオーダーの寸法を有するリング形状の可視光吸収素子 10 を作製できる。すなわち、小型の可視光吸収素子 10 を作製できる。

10

【 0 0 5 2 】

(温度可視化装置)

次に、上述した可視光吸収素子 10 を含む温度可視化装置 20 を説明する。

【 0 0 5 3 】

図 4 は、本発明の実施形態による温度可視化装置 20 を示す斜視図である。温度可視化装置 20 は、多数の可視光吸収素子 10 と、シート形状体 9 とを有する。

【 0 0 5 4 】

多数の可視光吸収素子 10 は、互いに同じ構成を有する(すなわち、寸法や形状や材料が同じである)。各可視光吸収素子 10 は、図 1 に示す可視光吸収素子 10 と同じ構成を有する。

20

【 0 0 5 5 】

シート形状体 9 は、対象物の測定対象面に取り付けられる。シート形状体 9 は、その厚み方向の両側にそれぞれ取付面 9 a と素子配置面 9 b を有する。取付面 9 a は、対象物の温度測定時に対象物の測定対象面に取り付けられる。素子配置面 9 b には、多数の可視光吸収素子 10 がアレイ状に配置されている。

【 0 0 5 6 】

シート形状体 9 は、上述した図 1 ~ 図 3 E におけるシリコン基板である。この場合、各可視光吸収素子 10 は、上述の製造方法と同様の方法により、同じシリコン基板上に同時に形成されてよい。シート形状体 9 をシリコン以外の他の材料で形成する場合には、上述と図 1 ~ 図 3 E において、シリコン基板が、他の材料に置き換えられる。

30

【 0 0 5 7 】

図 4 は、シート形状体 9 の素子配置面 9 b の一部を図示している。図 4 では、多数の可視光吸収素子 10 の向き(図 1 の中心軸 C の向き)の種類を複数(図 4 では、4 種類)にして素子配置面 9 b に配置している。可視光吸収素子 10 に入射してくる可視光線の磁場の振動方向が可視光吸収素子 10 の中心軸 C の方向を向いている場合に、この可視光線の共振周波数成分が可視光吸収素子 10 に最も吸収される。そのため、例えば、偏光していない白色光を素子配置面 9 b に入射させる場合は、図 4 のように、多数の可視光吸収素子 10 の向きの種類を複数にする。一方、直線偏光している白色光を素子配置面 9 b に入射させる場合には、素子配置面 9 b に配置された多数の可視光吸収素子 10 の向きを 1 種類にして、白色光の磁場の振動方向と多数の可視光吸収素子 10 の向き(図 1 の中心軸 C の向き)とを合わせてもよい。

40

【 0 0 5 8 】

シート形状体 9 は、熱伝導性を有する材料で形成されている。これにより、シート形状体 9 の取付面 9 a を対象物の測定対象面に取り付けた状態(好ましくは、密着させた状態)で、シート形状体 9 は、この測定対象面の熱を素子配置面 9 b の各可視光吸収素子 10 に伝える。したがって、各可視光吸収素子 10 は、シート形状体 9 を介して対象物の測定対象面から受けた熱に応じて熱変形し、その共振周波数を変化させる。

【 0 0 5 9 】

シート形状体 9 は、好ましくは、可撓性を有する。シート形状体 9 が、可撓性を有して

50

柔軟に変形可能であることにより、シート形状体 9 を、対象物の測定対象面の形状に合わせて変形させることができる。したがって、測定対象面が平面でなくても、シート形状体 9 の取付面 9 a を測定対象面に密着させることができる。この場合、可撓性を有するシート形状体 9 は、例えば、ポリマーで形成されている。

【 0 0 6 0 】

代わりに、シート形状体 9 は、例えば、ガラス、金属、結晶、またはセラミックスで形成されていてもよい。ただし、シート形状体 9 は、上記に限定されず、測定対象面の温度範囲において耐久性がある他の物質で形成されていてもよい。

【 0 0 6 1 】

対象物は、例えば、自動車のエンジンや溶鉱炉の炉壁などであるが、温度の分布を測定したいものであれば、これらに限定されない。

【 0 0 6 2 】

上述した本実施形態の温度可視化装置 2 0 により、以下の作用効果が得られる。

【 0 0 6 3 】

シート形状体 9 の取付面 9 a を対象物の測定対象面に取り付けた（好ましくは、密着させた）状態で、シート形状体 9 の素子配置面 9 b の温度分布は、測定対象面における温度分布に応じた分布になる。したがって、多数の可視光吸収素子 1 0 がそれぞれ有する共振周波数の、素子配置面 9 b における分布は、素子配置面 9 b の温度分布、すなわち、測定対象面に応じた分布になる。したがって、素子配置面 9 b に白色光を入射させると、この白色光が素子配置面 9 b で反射された反射光、または、この白色光が素子配置面 9 b を透過した透過光の色は、測定対象面における温度分布に応じた分布となる。すなわち、素子配置面 9 b の色の分布は、測定対象面における温度分布に応じた分布となる。このように、温度可視化装置 2 0 は、測定対象面の温度分布を、素子配置面 9 b の色の分布として可視化できる。

【 0 0 6 4 】

また、各可視光吸収素子 1 0 の寸法を、マイクロメートル～サブマイクロメートルのオーダーにすることができるので、素子配置面 9 b において、多数の可視光吸収素子 1 0 を極めて高密度に配置できる。例えば、素子配置面 9 b を、互いに接している多数の正方形領域に仮想的に区分した場合に、各正方形領域の 1 辺がマイクロメートル～サブマイクロメートルのオーダーであるとして、各正方形領域に 1 つの可視光吸収素子 1 0 を配置できる。

【 0 0 6 5 】

温度可視化装置 2 0 により可視化された測定対象面の温度分布、すなわち、素子配置面 9 b の色分布の認識方法としては、以下の方法（A）（B）がある。

【 0 0 6 6 】

（A）目視の場合

人は、素子配置面 9 b を目視して、素子配置面 9 b の色分布から測定対象面の温度分布を認識できる。

【 0 0 6 7 】

この場合、素子配置面 9 b の色と温度との関係を予め求めておくことができる。すなわち、素子配置面 9 b を既知の温度に加熱または冷却し、この温度と、この時の素子配置面 9 b の色とを互に対応付けた色データを予め求めておく。この色データを、素子配置面 9 b の各温度について求めておく。このように予め求めておいた温度毎の色データに基づいて、人は、素子配置面 9 b の色分布を見て、対象物の測定対象面の温度分布を認識できる。

【 0 0 6 8 】

（B）検出装置を設ける場合

シート形状体 9 の素子配置面 9 b の色分布または色を取得するために、検出装置を用いる。

【 0 0 6 9 】

10

20

30

40

50

検出装置は、例えば、分光器とスペクトルデータ生成部を有するものであってもよい。素子配置面 9 b に白色光を照射した場合に、分光器は、素子配置面 9 b で反射した白色光（可視光線）を各周波数成分に分光する。スペクトルデータ生成部は、分光器に分光された各周波数成分に基づいて、素子配置面 9 b で反射した白色光のスペクトルデータを生成する。スペクトルデータは、素子配置面 9 b で反射した可視光線の各周波数成分の強度を示す。スペクトルデータに基づいて、素子配置面 9 b の温度、すなわち、測定対象面の温度を、定量的に、高感度に検出できる。

【 0 0 7 0 】

この場合、素子配置面 9 b の色と上述のスペクトルデータとの関係を予め求めておくことができる。すなわち、素子配置面 9 b を既知の温度に加熱または冷却し、この温度と、この時の上記スペクトルデータとを互いに対応付けたスペクトルデータを予め求めておく。このスペクトルデータを、素子配置面 9 b の各温度について求めておく。このように得た温度毎のスペクトルデータと、実際の温度測定時に上述のスペクトルデータ生成部が生成したスペクトルデータとに基づいて、素子配置面 9 b の温度、すなわち、測定対象面の温度を、定量的に、高感度に検出できる。

10

【 0 0 7 1 】

スペクトルデータ生成部が生成したスペクトルデータは、表示装置に表示されてもよい。この場合、予め求めた温度毎のスペクトルデータに基づいて、人は、表示されたスペクトルデータを見て、対象物の測定対象面の温度を認識できる。

【 0 0 7 2 】

代わりに、検出装置は、可視光線を利用するカメラと、表示装置を有していてもよい。カメラは、白色光が照らされた素子配置面 9 b を撮像して素子配置面 9 b のカラー画像データを取得する。この時、カメラは、素子配置面 9 b で反射した白色光に基づいてカラー画像データを生成する。表示装置は、カメラが取得したカラー画像データに基づくカラー画像を表示する。表示装置に表示された素子配置面 9 b のカラー画像は、シート形状体 9 の素子配置面 9 b の温度分布、すなわち、対象物の測定対象面の温度分布に対応する。したがって、人は、表示された素子配置面 9 b のカラー画像を見て、対象物の温度分布を認識できる。

20

【 0 0 7 3 】

この場合、上述した色データを素子配置面 9 b の各温度について求めておく。このように予め求めておいた各色データに基づいて、人は、表示された素子配置面 9 b のカラー画像を見て、対象物の測定対象面の温度分布を認識できる。

30

【 0 0 7 4 】

（赤外線可視化装置）

次に、上述した可視光吸収素子 1 0 を含む赤外線可視化装置 3 0 を説明する。

【 0 0 7 5 】

赤外線可視化装置 3 0 は、対象物からの赤外線を受けて、受けた赤外線により発生した熱を可視化する。

【 0 0 7 6 】

図 5 は、本発明の実施形態による赤外線可視化装置 3 0 を示す斜視図である。赤外線可視化装置 3 0 は、多数の可視光吸収素子 1 0 と、素子支持体 1 1 と、赤外線吸収部 1 3 を有する。

40

【 0 0 7 7 】

多数の可視光吸収素子 1 0 は、互いに同じ構成を有する（すなわち、寸法や形状や材料が同じである）。各可視光吸収素子 1 0 は、図 1 に示す可視光吸収素子 1 0 と同じ構成を有する。

【 0 0 7 8 】

素子支持体 1 1 は、素子配置面 1 1 a を有する。素子配置面 1 1 a には、多数の可視光吸収素子 1 0 が配置されている。素子支持体 1 1 は、板状であり、その厚み方向において素子配置面 1 1 a と反対側に反対面 1 1 b を有する。

50

【0079】

図6は、図5における多数の可視光吸収素子10のうちの1つの可視光吸収素子10を示す。ただし、図5における多数の可視光吸収素子10は、同じ構成を有する。

【0080】

赤外線吸収部13は、可視光吸収素子10に熱的に接続されている。図5や図6のように、各可視光吸収素子10に1つの赤外線吸収部13が熱的に接続されている。図5において、多数の赤外線吸収部13が、それぞれ対応する可視光吸収素子10と同じ位置に設けられている。すなわち、多数の赤外線吸収部13が素子配置面11aに設けられ、各赤外線吸収部13上に対応する可視光吸収素子10が設けられている。このように、多数の可視光吸収素子10は、それぞれ、対応する赤外線吸収部13を介して素子配置面11aに設けられている。好ましくは、多数の可視光吸収素子10は、例えば図5と図6の構成のように、それぞれ、対応する多数の赤外線吸収部13に一体的に結合されている。

10

【0081】

赤外線吸収部13は、金属で形成された第1および第2の金属層13a、13bと、誘電体で形成された誘電体層13cを有する。誘電体層13cは、第1および第2の金属層13a、13bに挟まれている。すなわち、第1の金属層13a、誘電体層13c、および第2の金属層13bは、この順で積層されている。図6の例では、第2の金属層13bは、赤外線吸収部13と可視光吸収素子10に共有されている。すなわち、第2の金属層13bは、可視光吸収素子10の第1の層3aでもあり、第1の層3aとしても機能する。

20

【0082】

赤外線吸収部13は、次のように赤外線を吸収する。赤外線吸収部13に赤外線が入射すると、赤外線吸収部13にプラズモンが励起される。このようにプラズモンが励起されるように、誘電体層13cと第2の金属層13bとの界面の幅(図6の左右方向の幅)が設計されている。赤外線吸収部13に入射した赤外線は、表面プラズモンに変換されて赤外線吸収部13に閉じ込められる。これにより、赤外線は赤外線吸収部13に吸収される。表面プラズモンは、熱に変わり、この熱が可視光吸収素子10へ伝達される(より詳しくは、上記の特許文献2を参照)。

【0083】

各可視光吸収素子10および各赤外線吸収部13は、電子線描画法や真空蒸着法などを用いて、素子支持体11に形成されてよい。

30

例えば、赤外線可視化装置30を図3A~図3Eに倣って作製する場合には、図3Cのプロセスで、各リボン形状部7を配置する各位置(図3Cの溝内)に、第1の金属層13a、誘電体層13c、および第2の金属層13bを積層し、次いで、リボン形状部7を積層する(ただし、第2の金属層13bはリボン形状部7の第1の層3aを兼ねる)。この場合、他の段階のプロセスは、図3A~図3Eを参照して上述した内容と同様であってよい。

素子支持体11は、シリコン基板であってもよいし、他の材料で形成されたものであってもよい。

【0084】

素子支持体11を、赤外線が透過する材料で形成する場合には、素子支持体11の反対面11bを対象物に向けて、対象物からの赤外線が反対面11bに入射するようにしてよい。

40

可視光吸収素子10の第1および第2の層3a、3bが、赤外線を透過する場合には、素子支持体11の素子配置面11aを対象物に向けて、対象物からの赤外線が反対面11bに入射するようにしてよい。

【0085】

図5は、素子支持体11の素子配置面11aの一部を図示している。図4では、多数の可視光吸収素子10の向き(図6の中心軸Cの向き)の種類を複数(図5では、4種類)にして素子配置面11aに配置している。可視光吸収素子10に入射してくる可視光線の

50

磁場の振動方向が可視光吸収素子 10 の中心軸 C の方向を向いている場合に、この可視光線の共振周波数成分が可視光吸収素子 10 に最も吸収される。そのため、例えば、偏光していない白色光を素子配置面 11 a に入射させる場合は、図 5 のように、多数の可視光吸収素子 10 の向きの種類を複数にする。一方、直線偏光している白色光を素子配置面 11 a に入射させる場合には、素子配置面 11 a に配置された多数の可視光吸収素子 10 の向きを 1 種類にして、白色光の磁場の振動方向と多数の可視光吸収素子 10 の向き（図 6 の中心軸 C の向き）とを合わせてもよい。

【0086】

上述した本実施形態の赤外線可視化装置 30 により、以下の作用効果が得られる。

【0087】

各赤外線吸収部 13 が、対象物から放射された赤外線を受けると発熱して、この熱が各可視光吸収素子 10 に伝わる。この熱で、各可視光吸収素子 10 は、熱変形することにより、その変形量に応じて、吸収する可視光線の周波数成分を変化させる。よって、素子支持体 11 の各位置の赤外線吸収部 13 に対応した（例えば、各位置の赤外線吸収部 13 と同位置にある）可視光吸収素子 10 の色の分布も、素子 10 に入射した赤外線の分布に応じた分布となる。したがって、多数の可視光吸収素子 10 の色から、照射された赤外線の分布が計測可能または認識可能となる。

【0088】

なお、図 5 と図 6 において、各赤外線吸収部 13 は、対応する可視光吸収素子 10 と熱的に接続されていれば、対応する可視光吸収素子 10 の上部に設けてもよいし、素子配置面 11 a に沿った方向に可視光吸収素子 10 に隣接して設けてもよい。また、多数の赤外線吸収部 13 は、互いに熱的に接続されているように一体的に形成されていてもよい。すなわち、多数の赤外線吸収部 13 は、1 つの赤外線吸収部を構成するように一体化されていてよい。例えば、図 6 の第 2 の金属層 13 a と誘電体層 13 c が、図 5 において、多数の可視光吸収素子 10 に共有されるように、素子配置面 11 a の全体にわたって延びていてもよい。この場合、多数の可視光吸収素子 10 は、上述の 1 つの赤外線吸収部 13 に一体的に結合されていてよい。

【0089】

赤外線可視化装置 30 により可視化された対象物の温度分布または温度は、以下のように計測または認識できる。

【0090】

対象物からの赤外線を素子配置面 11 a または反対面 11 b に入射させる。これにより、赤外線が各赤外線吸収部 13 に吸収されて、熱が、各赤外線吸収部 13 から対応する可視光吸収素子 10 へ伝達される。

【0091】

この状態で、例えば適宜の照明装置により、白色光を素子配置面 11 a または反対面 11 b に入射させることにより、この白色光（可視光線）のうち、一部が、素子配置面 11 a の各可視光吸収素子 10 に吸収され、吸収された後の可視光線は、素子支持体 11 で反射され、または、素子支持体 11 を透過する。このような可視光線の反射光または透過光に基づいて、検出装置が、スペクトルデータまたはカラー画像データを取得する。

【0092】

ここで、検出装置がスペクトルデータを取得する場合には、検出装置は、分光器とスペクトルデータ生成部を有し、次のように機能する。分光器は、上述した可視光線の反射光または透過光を素子支持体 11 から受けて、この反射光または透過光を各周波数成分に分光する。スペクトルデータ生成部は、分光器に分光された各周波数成分に基づいて、上述した可視光線の反射光または透過光のスペクトルデータを生成する。スペクトルデータは、可視光線の各周波数成分の強度を示す。スペクトルデータに基づいて、素子配置面 11 a の温度、すなわち、対象物の温度を、定量的に、高感度に検出（計測）できる。

【0093】

この場合、予め求めた上述の温度毎のスペクトルデータと、実際の測定時に上述のスペ

10

20

30

40

50

クトルデータ生成部が生成したスペクトルデータに基づいて、素子配置面 1 1 a の温度、すなわち、測定対象面の温度を、定量的に、高感度に検出できる。

【 0 0 9 4 】

スペクトルデータ生成部が生成したスペクトルデータは、表示装置に表示されてもよい。この場合、予め求めた温度毎のスペクトルデータに基づいて、人は、表示されたスペクトルデータを見て、対象物の測定対象面の温度を計測または認識できる。

【 0 0 9 5 】

検出装置がカラー画像データを取得する場合には、検出装置は、可視光線を利用するカメラと、表示装置を有し、次のように機能する。カメラは、上述した可視光線の反射光または透過光を素子支持体 1 1 から受けて、この反射光または透過光に基づいて素子配置面 1 1 a または反対面 1 1 b のカラー画像データを生成する。生成されたカラー画像データに基づくカラー画像が、表示装置に表示される。このカラー画像の色分布は、対象物の温度分布に対応する。このカラー画像を、予め取得されている上述した温度毎の色データと比べることにより、対象物の温度分布を計測または認識できる。

10

【 0 0 9 6 】

本発明は上述した実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更を加え得ることは勿論である。

【 0 0 9 7 】

例えば、以下の変更例 1 ~ 3 のいずれかを採用してもよいし、以下の変更例 1 ~ 3 の 2 つ以上を任意に組み合わせて採用してもよい。この場合、以下で説明しない点は、上述と同じであってよい。

20

【 0 0 9 8 】

(変更例 1)

本発明の可視光吸収素子は、上述した構成に限定されず、対象物から受けた熱に応じて、反射または透過する可視光線の周波数成分を変化させる可視光吸収素子であればよい。すなわち、本発明の可視光吸収素子は、可視光線の周波数範囲に含まれる共振周波数を有し、共振周波数と同じ周波数の可視光線を吸収し、熱膨張などの熱変形を起こすことにより共振周波数を変化させて、変化した共振周波数の可視光線を吸収するように構成されていけばよい。

【 0 0 9 9 】

具体的には、可視光吸収素子は、インダクタンス L を持つコイルとして機能するインダクタンス部と、キャパシタンス C を持つコンデンサとして機能するコンデンサ部とを有するように構成できる。インダクタンス部とコンデンサ部とが直列に接続されていることにより、インダクタンス部とコンデンサ部は LC 回路を構成する。この LC 回路は、共振周波数を持ち、インダクタンス部とコンデンサ部の一方または両方が熱膨張などの熱変形を起こすことにより、共振周波数を変化させる。このような LC 回路は、メタマテリアルにより作製可能である。

30

【 0 1 0 0 】

例えば、可視光吸収素子 1 0 は、例えば、以下の構成例 1 ~ 8 のように構成されてもよい。

40

【 0 1 0 1 】

・ 構成例 1

図 7 A のように、リング形状を有する可視光吸収素子 1 0 において、リング形状の周方向においてリング形状を周方向に不連続にする空間 5 , 6 が複数 (この図では、 2 つ) 設けられていてもよい。

この構成例 2 では、複数の空間 5 , 6 にそれぞれ対応する複数 (図では、 2 つ) のコンデンサ部が直列に接続されている。したがって、可視光吸収素子 1 0 のキャパシタンス C は低くなる。これにより、 LC 共振器としての可視光吸収素子 1 0 の共振周波数が高くなるので、可視光吸収素子 1 0 の共振周波数を可視光線の周波数範囲に設定しやすくなる。

【 0 1 0 2 】

50

・構成例 2

図 7 B のように、可視光吸収素子 10 において、2 つのアーム部 7 b の周方向長さが互いに異なるようにしてもよい。これにより、可視光吸収素子 10 の共振周波数を調整してもよい。

【 0 1 0 3 】

・構成例 3

図 7 C のように、構成例 1 と構成例 2 を組み合わせてもよい。これにより、可視光吸収素子 10 の共振周波数の調整に関する自由度が高まる。

【 0 1 0 4 】

・構成例 4

図 7 D と図 7 E のように、1 つの中央部 7 a に複数対のアーム部 7 b が結合されていてもよい。ここで、1 対のアーム部 7 b は、2 つのアーム部 7 b からなる。なお、図 7 F は、図 7 E の F - F 線矢視図である。

図 7 D では、一方の対のアーム部 7 b と中央部 7 a により構成されるリング状のリボン形状部 7 の中心軸 C は、他方の対のアーム部 7 b と中央部 7 a により構成されるリング状のリボン形状部 7 の中心軸 C と平行である。

図 7 E では、一方の対のアーム部 7 b と中央部 7 a により構成されるリング状のリボン形状部 7 の中心軸 C 方向は、他方の対のアーム部 7 b と中央部 7 a により構成されるリング状のリボン形状部 7 の中心軸 C 方向と交差（直交）している。これにより、図 4 または図 5 のように、多数の可視光吸収素子 10 を複数の向きに配置した構成と同じ効果が得られる。

【 0 1 0 5 】

・構成例 5

図 8 A のように、可視光吸収素子 10 は、互いに間隔をおいて（好ましくは平行に）配置された 2 枚の平板形状部 8 により構成されてもよい。各平板形状部 8 は、平板形状を有し、金属で形成されている。互いに間隔をおいて配置された 2 枚の平板形状部 8 も、インダクタンス L を有するので、これら 2 枚の平板形状部 8 は、インダクタンス部を構成する。また、2 枚の平板形状部 8 は、これらの平板形状部 8 同士の間隔 12 によりコンデンサ部を構成する。2 枚の平板形状部 8 は、熱変形（例えば湾曲）して両者の間隔が変化することにより、そのコンデンサ部のキャパシタンスが変化する。

【 0 1 0 6 】

図 8 A の可視光吸収素子 10 を用いて温度可視化装置 20 を構成する場合には、図 8 B のように、温度可視化装置 20 は、多数の可視光吸収素子 10 がシート形状体 9 の素子配置面 9 b に配置された構成を有する。

【 0 1 0 7 】

図 8 A の可視光吸収素子 10 を用いて赤外線可視化装置 30 を構成する場合には、図 8 C のように、可視光吸収素子 10 に赤外線吸収部 13 を接続（結合）したものを好む。すなわち、図 8 D のように、図 8 C に示す可視光吸収素子 10 と赤外線吸収部 13 を 1 組として、赤外線可視化装置 30 は、多数組の可視光吸収素子 10 と赤外線吸収部 13 が素子支持体 11 の素子配置面 11 a に配置された構成を有する。

【 0 1 0 8 】

なお、図 8 A ~ 図 8 D の構成は、例えば非特許文献 1、2 に記載された技術に基づいて製作可能である。

【 0 1 0 9 】

・構成例 6

図 9 A のように、可視光吸収素子 10 は、互いに間隔をおいて（好ましくは平行に）配置された 2 つの L 字形状部 14 により構成されてもよい。各 L 字形状部 14 は、図 9 A のように L 字形状の断面を有し、金属で形成されている。互いに間隔をおいて配置された 2 つの L 字形状部 14 は、インダクタンス部を構成する。また、2 つの L 字形状部 14 は、これらの L 字形状部 14 同士の間隔 16 によりコンデンサ部を構成する。2 つの L 字

10

20

30

40

50

形状部 14 は、熱変形（例えば湾曲）して両者の間隔が変化することにより、そのコンデンサ部のキャパシタンスが変化する。

【0110】

図 9 A の可視光吸収素子 10 を用いて温度可視化装置 20 を構成する場合には、図 9 B のように、温度可視化装置 20 は、多数の可視光吸収素子 10 がシート形状体 9 の素子配置面 9 b に配置された構成を有する。

【0111】

図 9 A の可視光吸収素子 10 を用いて赤外線可視化装置 30 を構成する場合には、図 9 C のように、可視光吸収素子 10 に赤外線吸収部 13 を接続（結合）したものをを用いてよい。すなわち、図 9 D のように、図 9 C に示す可視光吸収素子 10 と赤外線吸収部 13 を 1 組として、赤外線可視化装置 30 は、多数組の可視光吸収素子 10 と赤外線吸収部 13 が素子支持体 11 の素子配置面 11 a に配置された構成を有する。

10

【0112】

・構成例 7

図 10 A のように、可視光吸収素子 10 は、互いに間隔をおいて（好ましくは平行に）配置された 2 つの櫛形状部 18 により構成されてもよい。各櫛形状部 18 は、図 10 A のように複数の櫛歯部分 18 a を有し、金属で形成されている。一方の櫛形状部 18 の複数の櫛歯部分 18 a と、他方の櫛形状部 18 の複数の櫛歯部分 18 a とは、互いに間隔（すなわち、空間 22）をおいて配置されている。2 つの櫛形状部 18 は、インダクタンス部を構成する。また、2 つの櫛形状部 18 の同士の間隔の空間 22、23 によりコンデンサ部を構成する。なお、空間 22 は、複数の櫛歯部分 18 a の配列方向の空間である。空間 23 は、一方の櫛形状部 18 の根元部分 18 b と、他方の櫛形状部 18 における櫛歯部分 18 a の先端との間の空間である。2 つの櫛形状部 18 は、熱変形（例えば湾曲）して両者の間隔（空間 22、23）が変化することにより、そのコンデンサ部のキャパシタンスが変化する。

20

【0113】

図 10 A の可視光吸収素子 10 を用いて温度可視化装置 20 を構成する場合には、図 10 B のように、温度可視化装置 20 は、多数の可視光吸収素子 10 がシート形状体 9 の素子配置面 9 b に配置された構成を有する。

【0114】

図 10 A の可視光吸収素子 10 を用いて赤外線可視化装置 30 を構成する場合には、図 10 C のように、可視光吸収素子 10 に赤外線吸収部 13 を接続（結合）したものをを用いてよい。すなわち、図 10 D のように、図 10 C に示す可視光吸収素子 10 と赤外線吸収部 13 を 1 組として、赤外線可視化装置 30 は、多数組の可視光吸収素子 10 と赤外線吸収部 13 が素子支持体 11 の素子配置面 11 a に配置された構成を有する。

30

【0115】

・構成例 8

図 11 A のように、可視光吸収素子 10 は、螺旋形状部 25 により構成されてもよい。螺旋形状部 25 は、金属で形成されている。螺旋形状部 25 は、インダクタンス部を構成する。また、螺旋形状部 25 は、図 11 B に示すコンデンサの記号のように、螺旋形状部 25 は、その各線間によりコンデンサ部を構成する。この螺旋形状部 25 は、熱変形で伸び縮みすることにより、コンデンサ部のキャパシタンスが変化する。

40

【0116】

図 11 A の可視光吸収素子 10 を用いて温度可視化装置 20 を構成する場合には、図 11 C のように、温度可視化装置 20 は、多数の可視光吸収素子 10 がシート形状体 9 の素子配置面 9 b に配置された構成を有する。

【0117】

図 11 A の可視光吸収素子 10 を用いて赤外線可視化装置 30 を構成する場合には、図 11 D のように、可視光吸収素子 10 に赤外線吸収部 13 を接続（結合）したものをを用いてよい。すなわち、図 11 E のように、図 11 D に示す可視光吸収素子 10 と赤外線吸収

50

部 13 を 1 組として、赤外線可視化装置 30 は、多数組の可視光吸収素子 10 と赤外線吸収部 13 が素子支持体 11 の素子配置面 11a に配置された構成を有する。

【0118】

上述した構成例 5 ~ 8 も、光リソグラフィ、電子線リソグラフィ、エッチング技術などを用いて作製可能である。

【0119】

上述のように、本発明の可視光吸収素子の構成として、様々な構成を採用できる。好ましい一例では、次のような構成とその作用により、少なくとも可視光吸収素子のコンデンサ部により、可視光吸収素子の共振周波数が変化する。コンデンサ部は、可視光吸収素子の複数の構成部分同士の間隔により形成される。ここで、複数の構成部分は、図 1 と図 7A ~ 図 7F では複数のアーム部 7b であり、図 8A ~ 図 8D では 2 枚の平板形状部 8 であり、図 9A ~ 図 9D では 2 つの L 字形状部 14 であり、図 10A ~ 図 10D では 2 つの櫛形状部 18 であり、図 11A ~ 図 11E では螺旋形状部 25 の軸方向に互いに隔てられている螺旋形状部 25 の各部分である。これら複数の構成部分が熱膨張などの熱変形を起こすことにより、これら複数の構成部分同士の間隔（空間）が変化して、コンデンサ部のキャパシタンスが変化する。その結果、可視光吸収素子の共振周波数が変化する。

10

【0120】

(変更例 2)

また、上述した本実施形態の赤外線可視化装置 30 に設けられる赤外線吸収部は、上述した構成に限定されない。

20

【0121】

例えば、赤外線吸収部は、赤外線を吸収する物質と、この物質を挟んだ 2 枚の板状誘電体とから構成されていてもよい。赤外線を吸収する物質は、有機色素などの有機化合物、炭素（グラファイト、カーボンナノチューブ、グラフェン）、無機化合物、金属の微粉末などであってよい。

あるいは、赤外線吸収部は、赤外線可視化装置 30 へ赤外線を入射させる方向に、赤外線の位相に換算して $1/4$ 波長だけずれて配置された 2 つの金属構造部であってもよい。この場合、2 つの金属構造部が赤外線の位相に換算して $1/4$ 波長だけずれていることにより、一方の金属構造部で反射された赤外線と、他方の金属構造部で反射された赤外線とが互いに打ち消されて、赤外線が赤外線吸収部に吸収される。

30

別の例では、赤外線吸収部は、赤外線を吸収する材料の塗料を可視光吸収素子 10 に直接塗布することにより、可視光吸収素子 10 の表面に形成されたものであってもよい。すなわち、赤外線吸収部は、可視光吸収素子 10 の表面に塗布された赤外線吸収材料であってもよい。このような塗布は、例えば、スピンコーティング、真空蒸着、またはディップコーティング法で行われてよい。

【0122】

各赤外線吸収部は、広域の周波数範囲の赤外線を吸収してもよいし、狭域の周波数範囲または特定の周波数の赤外線を吸収してもよい。各赤外線吸収部が狭域の周波数範囲または特定の周波数の赤外線を吸収する場合には、多数の可視光吸収素子にそれぞれ対応する多数の赤外線吸収部は、同一の狭域周波数範囲または同一の周波数の赤外線を吸収してもよいし、互いに異なる狭域周波数範囲または周波数の赤外線を吸収してもよい。

40

【0123】

(変更例 3)

上述は、可視光吸収素子 10 の熱変形が可逆的であることを想定したものである。例えば、可視光吸収素子 10 に、所定の限界より小さい範囲で熱変形させた場合には、可視光吸収素子 10 の温度を元に戻すと、可視光吸収素子 10 は、元の形状に戻る。すなわち、可視光吸収素子 10 は、可逆的に熱変形する。

ただし、本発明によると、可視光吸収素子 10 の上述した熱変形は、非可逆的であってもよい。例えば、可視光吸収素子 10 に、上記所定の限界以上の熱変形を起こさせることにより、可視光吸収素子 10 を塑性変形させた場合には、可視光吸収素子 10 の温度を元

50

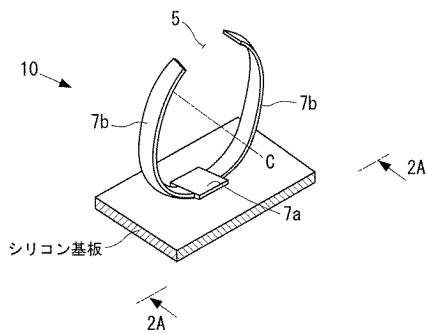
に戻しても、可視光吸収素子 10 は、元の形状に戻らない。すなわち、可視光吸収素子 10 は、非可逆的に熱変形する。

【符号の説明】

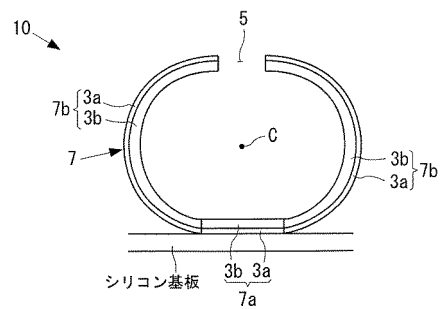
【0124】

3 a 第 1 の層、3 b 第 2 の層、5 , 6 空間、7 リボン形状部、7 a 中央部、7 b アーム部、8 平板形状部、9 シート形状体、9 a 取付面、9 b 素子配置面、10 可視光吸収素子、11 素子支持体、11 a 素子配置面、11 b 反対面、12 空間、13 赤外線吸収部、13 a 第 1 の金属層、13 b 第 2 の金属層、13 c 誘電体層、14 L 字形状部、16 空間、18 楕形状部、18 a 楕歯部分、18 b 根元部分、20 温度可視化装置、22 , 23 空間、25 螺旋形状部、30 赤外線可視化装置

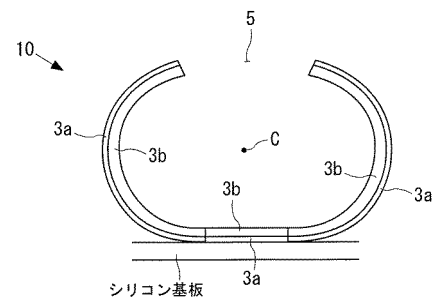
【図 1】



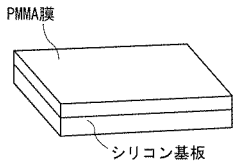
【図 2 A】



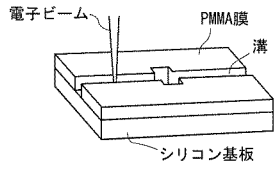
【図 2 B】



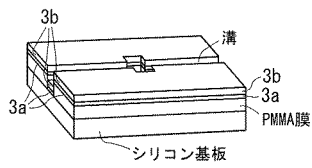
【図 3 A】



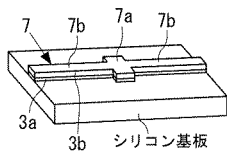
【図 3 B】



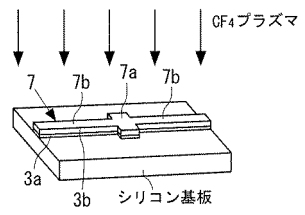
【図 3 C】



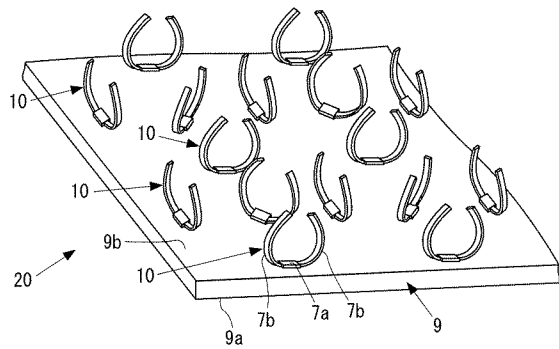
【図 3 D】



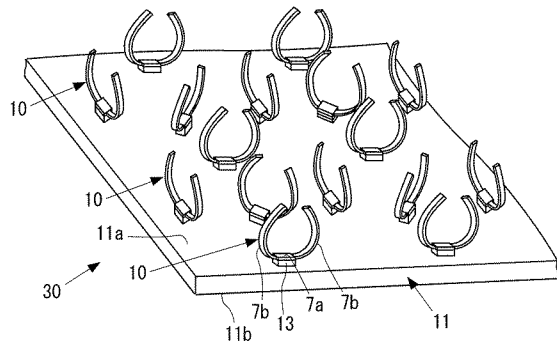
【図 3 E】



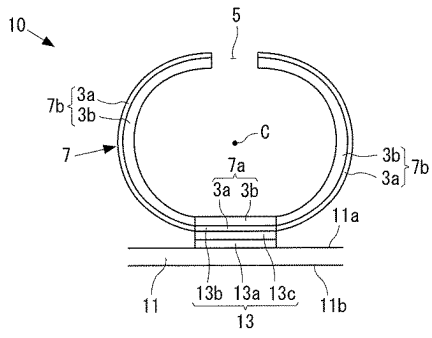
【図 4】



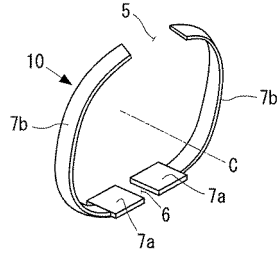
【図 5】



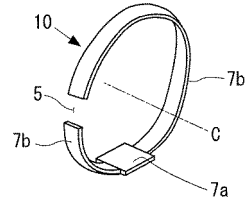
【 図 6 】



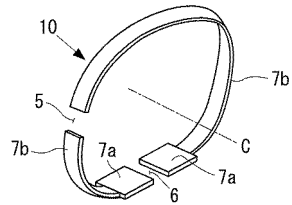
【 図 7 A 】



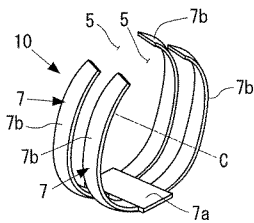
【 図 7 B 】



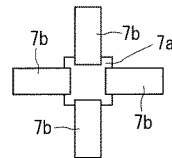
【 図 7 C 】



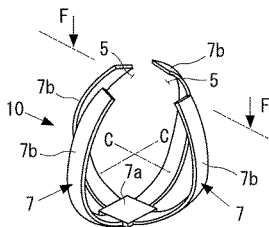
【 図 7 D 】



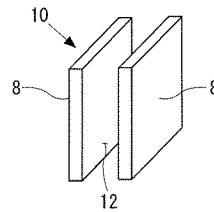
【 図 7 F 】



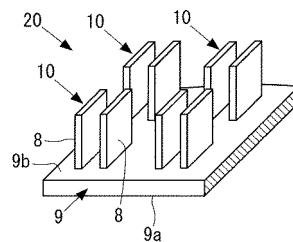
【 図 7 E 】



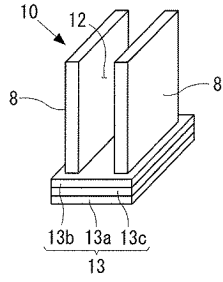
【 図 8 A 】



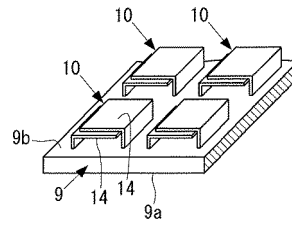
【 図 8 B 】



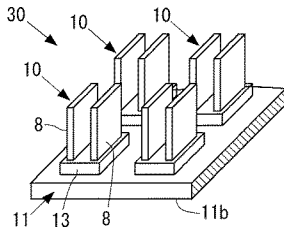
【図 8 C】



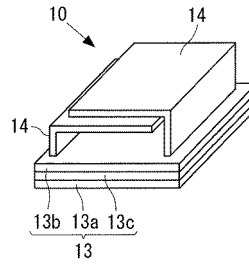
【図 9 B】



【図 8 D】

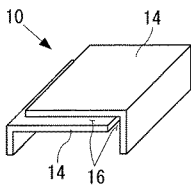


【図 9 C】

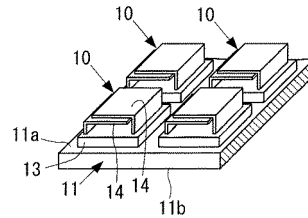


10

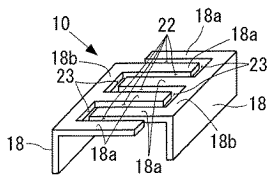
【図 9 A】



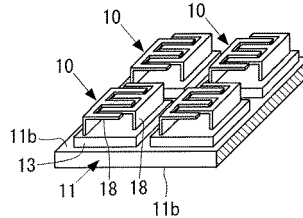
【図 9 D】



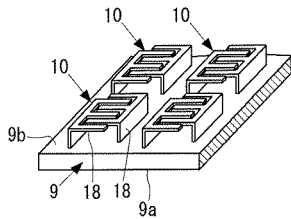
【図 10 A】



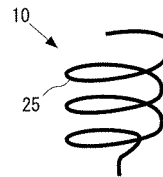
【図 10 D】



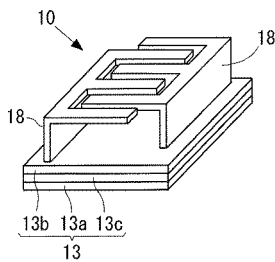
【図 10 B】



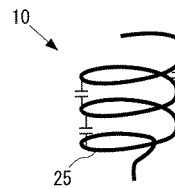
【図 11 A】



【図 10 C】

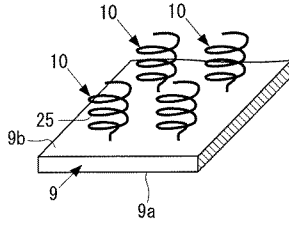


【図 11 B】

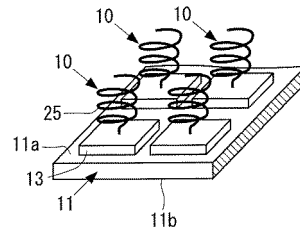


40

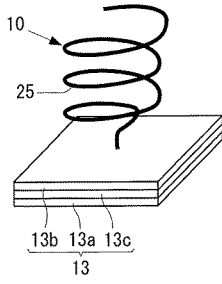
【図 1 1 C】



【図 1 1 E】



【図 1 1 D】



【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/053898

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER <i>G02B5/22(2006.01)i, G01J1/02(2006.01)i, G01J1/38(2006.01)i, G01J5/38(2006.01)i, G01J5/48(2006.01)i, G02B5/20(2006.01)i</i> According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC										
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) <i>G02B5/22, G01J1/02, G01J1/38, G01J5/38, G01J5/48, G02B5/20</i> Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2016 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2016 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2016 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)										
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Category*</th> <th>Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th> <th>Relevant to claim No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X Y A</td> <td>JP 2008-65030 A (Ricoh Co., Ltd.), 21 March 2008 (21.03.2008), paragraphs [0001], [0007], [0033], [0044]; all drawings (Family: none)</td> <td>1-2 5-6 3-4,7-8</td> </tr> <tr> <td>X Y A</td> <td>JP 2013-525863 A (The Regents of University of Michigan), 20 June 2013 (20.06.2013), paragraphs [0002], [0025], [0038] to [0044]; all drawings & US 2011/0285942 A1 paragraphs [0002], [0047], [0060] to [0066]; all drawings & WO 2011/139785 A2 & EP 2564247 A & CN 102870018 A & KR 10-2013-0118729 A</td> <td>1 5-6 2-4,7-8</td> </tr> </tbody> </table>	Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	X Y A	JP 2008-65030 A (Ricoh Co., Ltd.), 21 March 2008 (21.03.2008), paragraphs [0001], [0007], [0033], [0044]; all drawings (Family: none)	1-2 5-6 3-4,7-8	X Y A	JP 2013-525863 A (The Regents of University of Michigan), 20 June 2013 (20.06.2013), paragraphs [0002], [0025], [0038] to [0044]; all drawings & US 2011/0285942 A1 paragraphs [0002], [0047], [0060] to [0066]; all drawings & WO 2011/139785 A2 & EP 2564247 A & CN 102870018 A & KR 10-2013-0118729 A	1 5-6 2-4,7-8	<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.								
X Y A	JP 2008-65030 A (Ricoh Co., Ltd.), 21 March 2008 (21.03.2008), paragraphs [0001], [0007], [0033], [0044]; all drawings (Family: none)	1-2 5-6 3-4,7-8								
X Y A	JP 2013-525863 A (The Regents of University of Michigan), 20 June 2013 (20.06.2013), paragraphs [0002], [0025], [0038] to [0044]; all drawings & US 2011/0285942 A1 paragraphs [0002], [0047], [0060] to [0066]; all drawings & WO 2011/139785 A2 & EP 2564247 A & CN 102870018 A & KR 10-2013-0118729 A	1 5-6 2-4,7-8								
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family									
Date of the actual completion of the international search 19 April 2016 (19.04.16)	Date of mailing of the international search report 17 May 2016 (17.05.16)									
Name and mailing address of the ISA/ Japan Patent Office 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan	Authorized officer Telephone No.									

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/053898

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2001-141557 A (Shimadzu Corp.), 25 May 2001 (25.05.2001), paragraphs [0026], [0037]; fig. 3, 4 (Family: none)	5-6

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 6 / 0 5 3 8 9 8	
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. G02B5/22(2006.01)i, G01J1/02(2006.01)i, G01J1/38(2006.01)i, G01J5/38(2006.01)i, G01J5/48(2006.01)i, G02B5/20(2006.01)i			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. G02B5/22, G01J1/02, G01J1/38, G01J5/38, G01J5/48, G02B5/20			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2016年 日本国実用新案登録公報 1996-2016年 日本国登録実用新案公報 1994-2016年			
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	
X Y A	JP 2008-65030 A (株式会社リコー) 2008.03.21, 段落[0001], [0007], [0033], [0044], 全図 (ファミリーなし)	1-2 5-6 3-4, 7-8	
☑ C欄の続きにも文献が列挙されている。		☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了した日 19.04.2016		国際調査報告の発送日 17.05.2016	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 池田 博一	20 3491
		電話番号 03-3581-1101	内線 3271

国際調査報告

国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 6 / 0 5 3 8 9 8

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X Y A	JP 2013-525863 A (ザ リージェンツ オブ ユニバーシティー オブ ミシガン) 2013.06.20, 段落[0002], [0025], [0038]-[0044], 全図 & US 2011/0285942 A1, 段落[0002], [0047], [0060]-[0066], 全図 & WO 2011/139785 A2 & EP 2564247 A & CN 102870018 A & KR 10-2013-0118729 A	1 5-6 2-4, 7-8
Y	JP 2001-141557 A (株式会社島津製作所) 2001.05.25, 段落[0026], [0037], 図3, 図4 (ファミリーなし)	5-6

フロントページの続き

(51)Int.Cl.

F I

テーマコード(参考)

G 0 2 B 5/22

(81)指定国 AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。